

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-061290

(43) Date of publication of application: 01.06.1978

(51)Int.Cl.

H01S 3/13 // H01L 23/38

(21)Application number : 51-136656

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

12.11.1976

(72)Inventor: GOTO YASUHIRO

(54) TEMPERATURE CONTROLLER OF SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To maintain the temperature of a laser constant by directly detecting the temperature of the PN junction face of a semiconductor laser and controlling the temperature through the use of a heat exchange composed of an electronic cooling element which utilizes the Peltier effect thermally coupled to the laser, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開 昭53--61290

Mnt. Cl.2 3/18 H 01 S

H 01 L 23/38

H 01 S

識別記号

❷日本分類 99(5) J 4 99(5) J 401 庁内整理番号

7377--57

❸公開 昭和53年(1978)6月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

6655--57

(全 4 頁)

分半導体レーザの温度制御装置

3/13 #

20特

願 昭51-136656

22出

顧 昭51(1976)11月12日

70発 明

後藤泰宏

門真市大字門真1006番地 松下 電器産業株式会社内

の出願人

松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

1、発明の名称

半導体レーザの温度制御装置

2、特許請求の範囲

(1) 温度制御すべき半導体レーザと熱的結合状態 にあるよう熱交換素子を設け、温度変化による前 紀半導体レーザの電気的路量の変化を検出し、そ の検出した電気諸量の変化により前記熱変換奏子 の熱変換量を制御するととを特徴とする半導体レ ーザの温度制御装置。

(2) 特許請求の範囲第1項に記載の半導体レーザ の温度制御装置において、半導体シーザの電気的 諸量はその半導体レーザの抵抗値に応じた電気信 号であることを特徴とするもの。

3、発明の詳細な説明

本発明は半導体レーザの温度制御装置に関する

一般に半導体レーザでは発光出力の温度依存性 が強いことおよびその接合面に施す電流密度が大 きく熱破壊が起りやすいこと等の理由により半導 体レーザを一定乱度に保つべく温度制御が行われ

そして従来とれらの温度制御装置では温度制御 を行う半導体レーザの周辺にサーミスタあるいは 熱電対等の感温素子を設けて温度検出を行い、と の検出温度が一定となるより温度制御が行われて いた。しかしながら、このような従来の温度制御 装置では感温業子により検出される温度は、感温 素子を設けてある半導体レーザ周辺の温度であり、 半導体レーザ自身の温度ではない。 このため感温 素子を設けてある半導体レーザ周辺の温度は制御 できるが、半導体レーザ自身の温度検出が行なえ ないため半導体レーザの温度を精密に制御すると とが出来なかった。また半導体レーザの周辺に温 废検出用の感温素子を別に設けるため構造が複雑 となり、さらに感温素子を散けるだけ価格が高く なるといり欠点を有していた。

本発明はこのような欠点を除去するもので、半 進体レーザの電流一電圧特性の持つ温度依存性を 利用して半導体レーザ自身により直接半導体レー

ザの温度検出を行い、との検出温度を一定に保つ べく熱の授受を制御して極めて安定性の高い温度 制御を行うものである。

以下本発明について説明する。

前述のように本発明は半導体レーザの電流一電 圧特性の観度依存性を利用している。半導体レー ずは既に周知の如く相対する一対の平行反射鏡面 を備えたPIN接合ダイオードであり、その電症 一電圧特性は通常のPIN接合ダイオードの電流 一電圧特性と同じであって、電流に対する電圧, 抵抗等の電気的特性は温度により変化する。

本発明では、この半導体レーザの電気的特性が 温度依存性を有することを利用して、半導体レー ザのP-N接合面の温度を直接検出し、その温度 を一定に保つべく半導体レーザと熱的に結合した 熱変換器(例えばベルチェ効果を利用した電子冷 却素子)を制御して半導体レーザの温度を一定に 保つ安定した温度制御装置を提供するものである。

以下図面を用いて本発明の一実施例について述べる。第1図は本発明の一実施例を示すプロック

...

図である。第1図に於て半導体レーザ1が、定電 旅標2により一定電流 I_{PO}で彫動されている場合 を考える。このときの半導体レーザ 1 は第2図化 示す如く、その IpーVp 特性が温度により変化す るため、一定の順方向電流 Iroを流しても温度 T1 のとき $V_{F} = V_{F1}$, 温度 T_{2} のときも $V_{F} = V_{F2}$, 温 度Taのとき∇p=Vpaとなる如く順方向電圧∇p は盈度依存性を有する。ただし第2図に於てT₃ >T $_2>$ T $_1$ の関係にあり、 V_P は負の温度係数を 有している。第1図に於て、順方向電圧♥F は甍 動増幅器3の反転入力に加えられ、一方温度制御 装置の基準電圧 V_{tof} が前記差動増幅器3の非反 転入力に加えられており、その出力には(▼ref - Vp)に比例した電圧が発生する。この差動増幅 器3の出力は駆動増幅器4に加えられ、半導体レ ーザ1と熱的結合状態にある電子冷却素子5に流 **す電流もしくは印加電圧を制御して半導体レーザ** より投受する熱量を制御して半導体レーザ1 の區 度制御を行う制御ループが構成されている。第1 図に於て半導体レーザ1の温度をT2 になる如く

制測を行う場合についてのべる。このとき前記基準電圧 V_{ref} は第2 図に示した V_{F2} の電圧に設定しておく。半導体レーザの P-N 接合面温度が T_2 に等しいときは $V_{ref}=V_{F2}$ であり $V_F=V_{F2}$ となるので差動増幅数3の出力には電圧が生じない。

従って電子冷却業子5と半導体レーザ1間の熱の投受がなく、半導体レーザ1のP-N接合面の 温度は変化しない。

さて半海体レーザのP-N 接合面温度が T_2 より上昇した場合を考える。温度が上昇すると V_F は低下し V_{F2} より低い電圧となる。前記差勤増幅 特3の出力電圧は($V_{Tef}-V_F$)に比例したものであり、 $V_{Tef}=V_{F2}$ に設定した状態で $V_F < V_{F2}$ になれば、その出力電圧は正の電圧となる。このため駆動増幅器4により電子冷却素子5に映験作用を起こさせるべく電流が供給され、電子冷却素子5と無的結合状態にある半海体レーザ1の温度は T_2 になるまで冷却される。

尚、第1図に示した電子冷却累子とはベルチェ 効果を利用した熱電変換案子で、流す電流の方向 により発熱する面と吸吸する面が入れ変わるため、 発熱体としてもまた吸熱体としても使用すること が出来る。そしてその流入する電流により発熱量 および数熱量を制御出来るものである。

また逆化半導体レーザのP-N 接合面温度が T_2 より低かった場合を考える。温度が T_2 より低いと V_P は V_{F2} より高くなる。よって $V_{ref}=V_{F2}$ にしてかくと $V_P>V_{F2}$ であるから差動増幅器の出力包圧は負の電圧となり、電子冷却素子 E には発熱作用を起こす方向に電流が供給され、電子冷却素子 E と N を記したるまで温められる。このような制御ループを構成することにより半導体レーザの温度を一定に保力制御ループを構成できる。また半導体レーザに流す電流が変化した場合、例えば第2 図にがて E に E の変化に応じて E の変化に応じて E の変化に応じて E の変化に応じて E の変化に応じて E の変化になる如き制御ループが構成される。

尚、適常半導体シーザ内では lpによるジュール

特開昭53-61290(3)

熱と発光出力の変化等しい熱が発生しているっと のため定常時化かいては常に電子冷却素子により 半球体レーザで発生した熱を吸収する如く制御が 行なわれている。また電子冷却素子としては半導 体レーザを冷却する方向に電流を流すだけで、、逆 方向に電流を流し半導体レーザを温めなくとも半 導体レーザ自身の発熱のため温度は上昇する。よって駆動増福器を含む制御回路としては電子冷却 素子に流す電流が一方向のみのものでも差し支え ない。

また、第1図に示した如きVpにより温度検出を 行うのではなく、半導体レーザの電気抵抗を制定 して温度検出を行って温度制剤を成す如く構成し てもよい。第3図にこの実施例を示す。

第3 図に於て、 R_1,R_2,R_3 および半導体レーザ 1 はブリッジ回路を構成している。ことで半導体 レーザ 1 の等値抵抗を R_D とする。このブリッジの 平衡条件は $R_1/R_2=R_3/R_D$ であり、また R_D は前 記第2 図よりわかるようにその抵抗値は温度が上 入月すれば低下する負温度係数を有している。この $R_{1}/R_{2} = R_{3}/R_{D2}$

を満足する如く設定する。

また逆に半導体レーザの接合面温度が設定温度 T₂ より低くなった場合、R_D が増加し、差動増 幅器3の反転入力に加わる電圧が増加して、その 出力電圧は負電圧となり、駆動増幅器4により電 子冷却素子5に発熱作用を起とさせるべく電流が 供給されるもしくは電流の供給をしゃ断する如く 成され、半導体レーザの接合面温度が設定温度T₂

になるまで温められて温度制御が成されているo

尚、第3図に於て半導体レーザに供給する電流 I_{PO} を変えた時、温度 I_{2} に於る V_{P} と I_{P} の特性 I_{D} か 求 なる。よって半導体レーザの等価抵抗 I_{D} のとき

 $R_1/R_2 = R_3/R_D$

を満足する如く R_1 , R_2 , R_3 のいずれかを変化させれば半導体レーザに供給する電流を変化させても温度は一定に保たれる。また差動増幅器に I_P の変化に応じて変化する電圧を供給する如き構成にしても、 I_P の変化に対し安定した温度制御が行えることは明らかである。

また、半導体レーザの出力光の強度を検出して、 光強度が一定となる如く I g を変化させたエネル ギー制御系と本発明を併用してもよい。

更に、本発明に於る冷却素子としては前述した 電子冷却素子に限らず、冷却能力を制御できるも のであればよい。

以上のように本発明によれば半導体PーN接合 面の温度を直接検出しているため、正確な温度検 出が行え高精度で安定な速度制御が行をえるものであり、また、特別な感温素子を設けて温度検出を行っていないので、コストが安く出来る。さらに、特別に感温素子を取付ける必要がないので根 被設計上自由度が高くなり、形状的にも小形に出来るものである。

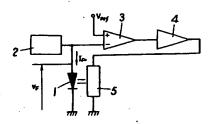
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すブロック図、 第2図は半導体レーザの I_F - V_F 特性の概要を示 す特性図、第3図は本発明の他の実施例を示すプロック図である。

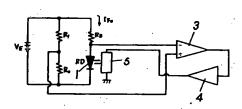
1半導体レーザ、2 定電液環、3差動増巾器、4駆動増巾器、6 電子冷却素子。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 页



第 3 図



第 2 図

